

Спонсорская программа V Съезда специалистов ультразвуковой диагностики Юга России

20 октября 2016 года, четверг, 1-й день Съезда

Большой зал

11.30–11.45	Презентация Спонсора 1-го дня (1) компании ESAOTE S.p.A. (15 мин) Новые технологии компании ESAOTE Челмакин И.Н.
13.50–14.40	Симпозиум Генерального спонсора Съезда компании SAMSUNG MEDISON (50 мин) Новые технологии Samsung Medison: доступный подход к решению экспертных задач Шаповалов А.М. Клиническое применение новых технологий Samsung Medison в акушерстве и гинекологии Андреева Е.Н. ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», г. Москва ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ, г. Москва
16.45–17.00	Презентация Спонсора 1-го дня (2) компании TOSHIBA (15 мин) Современные ультразвуковые технологии визуализации компании Toshiba Вон Е.Л.
17.15–18.45	Открытие Съезда в Большом зале Концерт Презентация в джазовых ритмах «Besame Mucho» от группы компаний MEDLEX (60 мин)

21 октября 2016 года, пятница, 2-й день Съезда

Большой зал

11.30–11.45	Презентация Спонсора 2-го дня (1) компании IPS (15 мин) Передовые технологии Hitachi в области ультразвуковой диагностики Арушанян М.В.
13.50–14.40	Симпозиум Главного спонсора Съезда компании SONOSCAPE MEDICAL CORP. (50 мин) Польза или вред от ультразвукового исследования в экстремально малые сроки беременности (5–6 нед)? Агеева М.И. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ, г. Москва
16.15–16.30	Презентация Спонсора 2-го дня (2) компании SIEMENS (15 мин) Ультразвуковые исследования с использованием контрастных препаратов Юрченко О.В.

22 октября 2016 года, суббота, 3-й день Съезда

Большой зал

10.30–10.45	Презентация Спонсора 3-го дня (1) компании «ИНТЕРМЕДИКА» (15 мин) Ультразвуковые диагностические приборы на современном этапе научно-технического развития Колегова В.С.
12.30–12.45	Презентация Спонсора 3-го дня (2) компании GE Healthcare (15 мин) Новые ультразвуковые диагностические технологии компании GE Ботвин И.М.